



Series 350000-11-RC RoHS/WEEE-Compliant SOIC-to-DIP Adapter

FEATURES

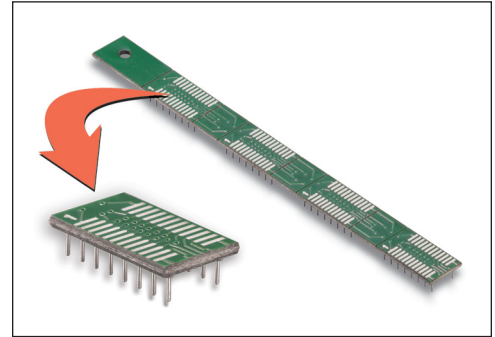
- A cost-effective means of upgrading to SOIC without changing your PCB layout
- Available on 0.300 [7.62] centers. Consult **Data Sheet 18011** for adapters on 0.400 [10.16] or 0.600 [15.24] centers

GENERAL SPECIFICATIONS

- BOARD MATERIAL: 0.062 [1.58] thick FR-4 or IS410 per IPC4101A/26 with 1-oz. Cu traces, both sides
- PADS: Finished with ENIG (Immersion Au over Electroless Ni)
- PINS: Brass 360 1/2-hard per UNS C36000 ASTM-B16-00
- PIN PLATING: 10μ [2.54μ] min. Au per MIL-G-45204 over 100μ [2.54μ] min. Ni per SAE AMS-QQ-N-290
- OPERATING TEMPERATURE: 105°C max.

MOUNTING CONSIDERATIONS

- SUGGESTED PCB HOLE SIZE: 0.028 ±0.003 [0.71 ±0.08] dia.



CUSTOMIZATION: In addition to the standard products shown on this page, Aries specializes in custom design and production. Special materials, platings, sizes, and configurations can be furnished, depending on the quantity. **NOTE:** Aries reserves the right to change product general specifications without notice.

ORDERING INFORMATION

(see Table below)

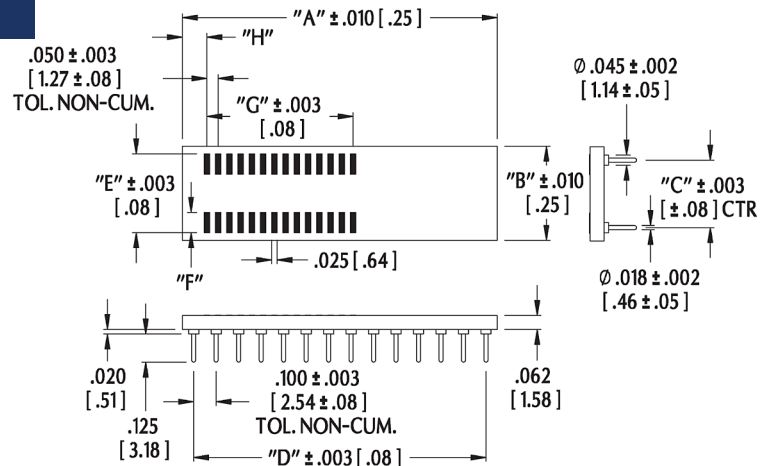
ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES: ±0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

"A" = NO. OF PINS PER ROW X 0.100 [2.54]

"D" = (NO. OF PINS PER ROW - 1) X 0.100 [2.54]

CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS



P/N	Pins	Type	Dim. "B"	Centers "C"	Dim. "E"	Dim. "F"	Dim. "G"	Dim. "H"
08-350000-11-RC	8	SOIC	0.460 [11.68]	0.300 [7.62]	0.455 [11.56]	0.155 [3.94]	0.150 [3.81]	0.121 [3.07]
14-350000-11-RC	14	SOIC	0.450 [11.43]	0.300 [7.62]	0.420 [10.67]	0.138 [3.51]	0.500 [12.70]	0.180 [4.57]
16-350000-11-RC	16	SOIC	0.450 [11.43]	0.300 [7.62]	0.420 [10.67]	0.138 [3.51]	0.550 [13.97]	0.180 [4.57]
18-350000-11-RC	18	SOIC	0.450 [11.43]	0.300 [7.62]	0.420 [10.67]	0.138 [3.51]	0.550 [13.97]	0.180 [4.57]
20-350000-11-RC	20	SOIC	0.450 [11.43]	0.300 [7.62]	0.420 [10.67]	0.138 [3.51]	0.550 [13.97]	0.180 [4.57]
24-350000-11-RC	24	SOIC	0.450 [11.43]	0.300 [7.62]	0.420 [10.67]	0.138 [3.51]	0.550 [13.97]	0.180 [4.57]
20-350001-11-RC	20	SOJ	0.420 [10.67]	0.300 [7.62]	0.350 [8.89]	0.090 [2.29]	0.550 [13.97]	0.060 [1.52]
28-350002-11-RC	28	SOIC	0.400 [10.16]	0.300 [7.62]	0.350 [8.89]	0.090 [2.29]	0.650 [16.51]	0.375 [9.53]



ARIES
ELECTRONICS, INC.

Bristol, PA 19007-6810 USA
TEL (215) 781-9956 • FAX (215) 781-9845
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



18010RC
Rev. AB

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT OF DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9